

# NEWS RELEASE



日立電線株式会社

〒100-8166 東京都千代田区大手町 1-6-1(大手町ビル)

お問い合わせ先 人事総務本部総務部広報グループ

TEL:03-5252-3261 FAX:03-3214-5779

<http://www.hitachi-cable.co.jp/>

2003年8月22日

## 半導体パッケージ材料の新拠点が本格稼働

当社では、半導体パッケージ材料製造の新しい拠点として、甲府製造部を設置し、2003年10月より本格的に稼働を開始することになりました。

当社の半導体パッケージ材料製品の一つである液晶表示装置向け COF (Chip On Film) は、現在、当社電線工場（茨城県日立市）で製造を行っております。当社の COF は、配線の狭ピッチ化で業界をリードしている強みを活かし、携帯電話やカラー液晶テレビ向けに順調に売上げを伸ばしており、製造能力の強化が急務となっております。そこで当社では、COF の第二の製造拠点として、株式会社ルネサステクノロジ甲府工場（山梨県中巨摩郡竜王町西八幡 4617）内に当社甲府製造部を設置して製造ラインを備え付け、同工場インフラを活用した高品質かつ高効率な製造ラインの早期立ち上げに向け、準備を進めてまいりました。そしてこの度、2003年10月より、甲府製造部は本格的に稼働することとなりました。

当社の液晶表示装置向け半導体パッケージ材料は、これまで COF と TCP (Tape Carrier Package) の 2 本立てで行ってききましたが、今後は、TCP の生産を止め、需要が急増しており、かつ当社の強みを活かせる COF に経営資源を集中していきます。また、さらなる高密度実装が求められる BGA・CSP 分野用 TAB テープについては、電線工場において製造体制を強化していきます。

このように、事業の選択と集中を進め、半導体パッケージ材料部門全体の経営効率向上を目指してまいります。

以 上